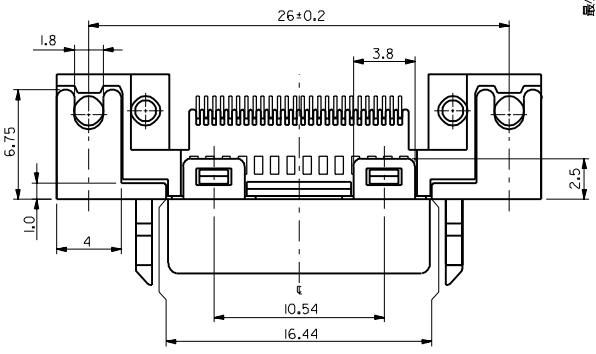
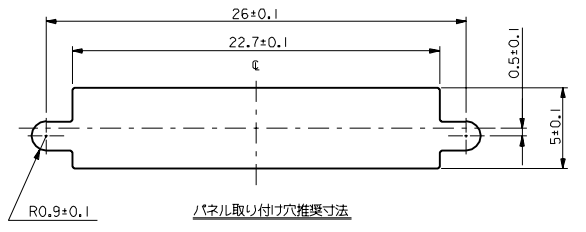


注記 NOTES. (底面)

1. 材料 MATERIAL
 ハウジング : ガラス入りLCP UL94V-0材 色:黒
 HOUSING: G.F.LCP UL94V-0 COLOR:BLACK
 ターミナル : リン青銅 (±0.254)
 TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
 シールド : 鋼材 (±0.2)
 SHIELD: STEEL
2. メッキ仕様 PLATING
 接点部 : 金メッキ 0.5 μm MIN.
 CONTACT AREA: GOLD
 半田付け部 : 半田メッキ 1.0 μm MIN.
 SOLDER AREA: TIN-LEAD
 下地メッキ : ニッケル下地 2.0 μm MIN.
 UNDER PLATING AREA: NICKEL
 シールド部 : ニッケルメッキ 2.0 μm MIN.
 SHIELD AREA: NICKEL

- △ 両端各2端子。(計4端子)
2 TERMINAL AT BOTH ENDS (TOTAL:4 TERMINALS)
- △ 斜線部は、パターン禁止エリア (2ヶ所)
A RESTRICTED AREA OF PRINT PATTERN IN THESE TWO AREAS.
- △ 点線部は、シェルグラウンド (2ヶ所)
SHELL GROUND IN THESE TWO AREAS.
- △ コネクタは必ず半田付け前にマジ止め。
TO BE SCREW LOCK CONNECTOR BEFORE SOLDERING.
- △ ネジ締め付けトルクは、1kg・cm とする。
FASTENING TORQUE OF SCREW AT 1kg・cm.
- △ 表示の極番はコンタクト位置とシルダーテール位置のつながり
を示すもので、プラグ側 (ケーブル側) との接続極番では
ありません。
THIS NUMBER IS NOT DISPLAY CONNECTION
RECEPTACLE AND PLUG. IT IS SHOW THE CONTACT
POSITION AND SOLDER TAIL POSITION.

表面実装基板推奨寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD DIM.'S FOR SMT



角度 ANGLE	±3°							材料 MATERIAL	---
30 以上	±0.3	B	変更 REVISION	1.032000-0379	5/1	2006/06/01	2006/06/01	仕上げ FINISH	---
10 以下	±0.25	A	変更 REVISION	1.031280	5/1	2006/06/01	2006/06/01	適用電線範囲 WIRE RANGE	---
30 未満	±0.25	A	変更 REVISION	1.030520	5/1	2006/06/01	2006/06/01	適用径範囲 INS. RANGE	---
10 未満	±0.2	O	新設計 RELEASED	1.030520	5/1	2006/06/01	2006/06/01	DRAWN BY	CHK'D BY
			承認承認 RECORD					APP'D BY	
			図面図面 RECORD					尺度 SCALE	5-1
公差 GENERAL TOLERANCES									

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
I/O RES HC'S ASS'Y	
DWG. NO.	REV
SD-52629-2651	B